引用格式: ZHAO Ran, LI Xuan, LIU Bo, et al. Method of Three-dimensional Deformation Measurement for Monocular Microscopic Imaging System[J]. Acta Photonica Sinica, 2022, 51(6):0612003 赵冉,李轩,刘波,等,单目显微成像系统三维形变测量方法[J].光子学报,2022,51(6):0612003

单目显微成像系统三维形变测量方法

赵冉^{1,2},李轩³,刘波^{1,2},焦朋¹,黄永刚¹,贾金升^{1,4} (1中国建筑材料科学研究总院有限公司绿色建筑材料国家重点实验室,北京 100024)

(2 太阳能与建筑节能玻璃材料加工技术北京市重点实验室,北京 100024) (3 中国建材检验认证集团股份有限公司,北京 100024) (4 中建材光芯科技有限公司,山东 枣庄 277100)

摘 要:为实现玻璃光纤、石英光纤等光学产品高精度、低成本的三维微纳尺度形变检测,提出了一种单目显微成像系统三维形变测量新方法。根据图像球面化算法建立了面内位移与离面位移的几何关系,在采用数字图像相关算法或光流法测量变形前后图像的面内位移后,根据常规斜面模型从面内位移中提取离面位移,完成三维形变测量。模拟实验与应用实验的结果表明在50倍光学显微镜下测量的绝对误差均小于0.2 µm,证实了方法的有效性。该方法充分利用了面内位移场携带的离面位移信息,只需要一部工业相机拍摄显微镜下两幅图像即可完成测量,提取离面位移时无需转换到频域和相位解包操作,具有检测成本低、光路简单、普适性强等优势。目前该方法已被用于玻璃光纤、石英光纤等光学产品的工业生产检测与监控中,同时为其它固体材料的微纳米尺度形变动态测量提供了新的思路。
 关键词:工业检测;机器视觉;图像球面化算法;光纤材料;三维形变测量;单目显微成像
 中图分类号:O438
 文献标识码:A

0 引言

玻璃光纤、石英光纤等光学产品在工业生产中会因为承受多种理化作用而产生各种各样的形变^[1]。虽 然该形变仅为微纳米尺度,却足以对材料以及相关产品的性能产生严重的影响。以玻璃光纤耦合器件为 例,当光纤的输出端面与耦合面之间的距离增加0.1 mm时,光的传输效率会降低10%以上^[2]。因此,在工业 上每年需要投入大量时间与经费对材料的形变进行检测与监控,而显微观测则是检测的重要手段。

目前用于显微系统的三维形变测量方法主要有白光显微干涉法^[3-4]、显微条纹投影法^[5-6]、数字全息显微 法^[7-8]、三维数字图像相关法(3D Digital image correlation, 3D-DIC)^[9-10]等等。虽然白光显微干涉法的测试 装置比较简单,但是该方法需要采集多幅图像才能完成测试,耗时较长无法实现快速工业检测;显微条纹投 影法和数字全息显微法的测量装置通常较为复杂,对设备要求较高,同时以上方法均需要相位解包操作,这 无疑增加了计算难度和测量误差;常规的数字图像相关法(Digital Image Correlation, DIC)是一种高精度、 稳定性强的面内位移测量技术^[11],随着研究的不断深入,近年来研究人员提出了多种三维数字图像相关方 法并在实时动态测量等领域得到了广泛应用。然而,三维数字图像相关技术通常需要两部工业相机或一部 3CCD相机(3CCD Camera)才能完成测试^[10],在工业生产中不可避免的振荡和扰动会增加此类双目或分束 光路技术的检测误差。另一方面,由于单目显微成像系统(即一部普通工业相机与一部光学显微镜组成的 单光路测量系统)是玻璃光纤元器件的工业生产中最常见的显微装置,从检测实用性和成本方面考虑,企业 和生产线上的研究人员更期待基于单相机显微的三维形变测量方法。

http://www.photon.ac.cn

基金项目:国家自然科学基金(Nos.11902317,61975099,52072357),山东省重大科技创新工程项目(No.2019TSLH0122),北京市朝阳区 协同创新项目(No.CYXC2108)

第一作者:赵冉(1988—),男,高级工程师,博士,主要研究方向为光纤传像元件微形变检测、图像处理。Email: zhaoran276@sina.com

通讯作者:贾金升(1971—),男,教授级高级工程师,学士,主要研究方向为特种玻璃纤维与光电功能材料。Email: zhaoran@cbma.com.cn 收稿日期:2021-11-19;录用日期:2022-01-07

图像球面化算法是赵冉等于2019年提出的一种机器视觉技术^[12],该课题组曾利用该算法成功解释了微通 道板像旋转现象。由于能够模拟形变物体的反射图像,该算法为显微三维形变的测量提供了新的思路。本文 提出了一种基于图像球面化算法的单目显微成像系统三维形变测量方法。首先由显微成像系统拍摄物体变 形前后的两幅图像并计算图像之间的面内位移场,然后根据图像球面化模型从该面内位移场中提取离面位 移,最终实现三维形变的测量。由于DIC法^[11]与光流(Optical Flow, OF)法^[13]都是较为成熟的面内位移测量 技术,为保障面内位移与离面位移的测量精度,在计算机模拟实验和应用实验中分别采用这两种方法提取面 内位移。所有实验的离面位移测量结果的绝对误差均小于0.2 μm,证明了本文提出方法的有效性。该方法只 需要一部工业相机拍摄显微镜下的两幅图像即可完成测量,充分利用了面内位移场携带的离面位移信息,提 取离面位移时无需转换到频域和相位解包操作,适合于玻璃光纤、石英光纤等光学产品的工业检测。

1 测量原理

1.1 图像球面化算法与微分原理

图像球面化算法可以被定义为图像中某指定区域每个像素点沿该点与区域中心连线方向做扩张或收 缩移动^[12]。例如,当一幅图像被置于一块透明的球形玻璃下方时,经玻璃透射的图像可以被视为球面化图 像,如图1。在图像球面化后,图1(a)中的A点会移动到图1(b)中的A'点。虽然直接看到的是A点在平面 内的二维运动,但是它却包含了三维运动的信息。



由微分理论可以得知,任何曲线都可以被看作无穷多微小线段的累积,如图2。从这一思路出发不难想 到任何球形或者半球形的形变都可以被看作是无穷多微小斜面的积分。基于此,可以将光学显微镜下看到 的任何形变均当作斜面形变。



Fig. 2 Differential theory

1.2 最简单的斜面模型

首先考虑最简单的斜面形变情况,如图 3(a)所示,斜面的临边(Adjacent of slope)是斜面的斜边 (Hypotenuse of slope)在*x*-*y*平面上的投影并且平行于*x*轴。为方便分析,图 3(b)展示了将坐标轴平移后(*O* 点坐标变为(0,0))该模型在*x*-*z*平面的截面图。将样品在*x*轴方向上抬起一个小角度θ,*A* 点被抬起到*A*₁ 点,*A*′为*A*₁点在*x*轴上的投影,*O*为支点,*R*=*OA*=*OA*₁为图像宽度。由图像球面化原理可知,在实际看到 的二维形变图像中*A* 点会移动到*A*′点的位置,其中面内位移为*d*=*AA*′,离面位移为*w*。在得到变形前后的 两幅图像后,根据 DIC 法或者光流算法均可以得到面内位移*d*,图像宽度*R*为已知量,由于

$$d = R(1 - \cos\theta) \tag{1}$$

因此可以得到斜面倾角

$$\theta = \arccos \frac{R-d}{R} \tag{2}$$

(3)

最后根据式(3)得到离面位移



 $w = R \sin \theta$

图 3 最简单的斜面形变模型 Fig. 3 The simplest slope model

1.3 常规的斜面模型

在图 3(a)中斜面的临边与*x*轴是平行的,即图 3(b)中的*A*点、*A*′点与支点*O*都处于*x*轴上,但在实际测量时*OA*与*x*轴应当存在一定夹角。设斜面在*x*-*y*平面上旋转的角度为δ,*O*′在δ角度方向的延长线与图像 交于*O*点,如图 4所示,此时拍摄区域内的每一点对应的宽度*R*需要重新计算。首先需要说明的是,旋转角



度 $\delta(x_i, y_i) = \arctan \frac{u(x_i, y_i)}{v(x_i, y_i)}$ 可以由 DIC 法或者光流法得到,其中 $u(x_i, y_i)$ 和 $v(x_i, y_i)$ 为图像中某点 $A'(x_i, y_i)$ 在水平方向与竖直方向上的面内位移。将坐标轴平移,设 O(0,0)为拍摄图像坐标轴的原点,在 x-y平面内 做 OO'的垂线 BC,若直线 OO'的斜率 $k = \tan \delta$,则直线 OO'的公式为 y = kx 且直线 BC 的斜率为 $-\frac{1}{k}$ 。过 A'点做 BC 的平行直线并与 OO'的延长线交于 O_1 点,则点 A'在斜面模型中对应的图像宽度 R 应等于 OO_1 的长 度。由于直线 $A'O_1$ 的斜率为 $-\frac{1}{k}$ 且过 $A'(x_i, y_i)$,直线 $A'O_1$ 的方程可以被表述为 $y = -\frac{x}{k} + y_i + \frac{x_i}{k}$ 。设点 O_1 的坐标为 (x_0, y_0) ,联立方程组

$$\begin{cases} y = kx \\ y = -\frac{x}{k} + y_i + \frac{x_i}{k} \\ k = \tan \delta \end{cases}$$
(4)

解得 $x_0 = \frac{ky_i + x_i}{k^2 + 1}, y_0 = \frac{kx_i + y_i}{k^2 + 1}$ 。然后, A'在斜面模型中对应的图像宽度R可表示为

$$R = \sqrt{x_0^2 + y_0^2} = \sqrt{\left(\frac{ky_i + x_i}{k^2 + 1}\right)^2 + \left(\frac{kx_i + y_i}{k^2 + 1}\right)^2}$$
(5)

最终根据式(2)与式(3)即可求得离面位移w。

综上所述,常规斜面模型的三维位移测量过程可以分为以下三步:

1)在获得变形前后的图像后,根据DIC法或光流法测量得到两幅图像间每一点的面内位移 $u(x_i, y_i)$ 和 $v(x_i, y_i)$;

2)计算旋转的角度 $\delta(x_i, y_i) = \arctan \frac{u(x_i, y_i)}{v(x_i, y_i)}$ 并根据式(4)和式(5)计算图中每一点对应的图像宽度*R*; 3)根据式(2)与式(3)求得每一点的离面位移 $w(x_i, y_i)$,完成三维位移测量。

2 模拟实验

在模拟实验与应用实验中选用光纤倒像器作为实验测试样品。由于光纤单丝产生的光强分布的数学 模型可以被认为是高斯函数^[2,14],因此可以使用由 Matlab 软件生成的二维高斯函数阵列来表示光纤倒像器 在显微镜下拍摄的二维图像,如图 5(a)、图 5(b)所示。其中图 5(b)是由图像球面化算法对图 5(a)进行形变 加载得到的,加载的斜面角 θ=0.2 rad≈11.46°,加载的旋转角度 δ=45°,即图 3(a)中斜面的临边与图像的对 角线平行,图像在形变后会沿对角线方向平移,对角线的两个端点(即图 5(a)中的顶点 Vertex 和底点 Nadir) 应为图中平移量最大与最小的位置。两幅模拟图像的宽度均为 400 pixels × 400 pixels,以光强衰减至二维 高斯函数强度的 1/e 位置为芯皮分界线,芯皮直径比被设置为 1:5。图 5(c)展示了图 5(a)、图 5(b)沿对角线 方向的图像灰度分布。从图 5(c)中可以看出,形变前后的图像灰度是沿对角线方向整体平移的,离面位移



(a) Initial image



(b) Deformed image



图 5 模拟显微镜下光纤图 Fig.5 Simulated optical-fiber image under microscope

较大的位置面内位移也会增加,这与斜面模型是相符的。

采用基于梯度的 DIC 法^[11]和 Brox 光流法^[13]对变形前后的模拟图像提取面内位移,然后根据式(1)~(5) 提取离面位移。由于 DIC 法和光流法本身的边缘效应,测量数据的有效区域为图像中央的 340 pixels × 340 pixels, 共计 115 600 个数据点,有效区域的对角线宽度为 480.8 pixels。图 6(a)~(d)展示了 DIC 法和光流法测量得 到的水平与竖直方向面内位移场u与v。由于旋转角度 δ =45°,u场与v场的顶点与底点的理论值均为 7.355 pixel, 0.598 pixel,图 6(a)~(d)中的测量值分别为 7.375 pixels,0.586 pixel,7.461 pixel,0.588 pixel,7.335 pixels, 0.599 pixel,7.336 pixels,0.598 pixel。对每一个数据点的面内位移计算x-y平面内旋转角度 δ ,均值为 45.01°。



图 6 模拟实验面内位移测量结果 Fig.6 In-plane displacement results of simulation experiment

DIC法与光流法的测量的离面位移结果以及理论值如图7(a)~(c)所示。为进一步验证测量精度,图7(d)展示了图7(a)~(c)在图像对角线方向上的数据对比,表1展示了图7(d)中顶点与底点数据。如果定义绝对误差(*e*_A)和相对误差(*e*_R)为

$$e_{\rm R} = \frac{|\text{Experimental value} - \text{Theoretical value}|}{|\text{Experimental value} - \text{Theoretical value}|} \times 100\%$$
(6)

图 7(d)中DIC法与光流法所有数据的相对误差均值分别为2.1%和1.3%,绝对误差都小于1 pixel。从表1中也可以看出,两种方法算出的顶点和底点的绝对误差都小于1 pixel,对应的斜面倾角 θ的相对误差仅为0.5%和0.7%,证明了离面位移与面内位移的测量精度(由于离面位移是根据面内位移的数据计算得到的,离面位移的测量结果足以证明面内位移测量的准确性)。另一方面,由于光流法引入了光滑因子^[15],在小位移测量方面具有更好的稳定性(通常小于3 pixels),而DIC法在大位移(大于3 pixels)的测量方面更具有优势。从表1中也可以看出光流法在顶点和DIC法在底点的测量误差略有增加,这与文献[15]中的分析是相符的。



图 7 模拟实验离面位移测量结果 Fig.7 Out-of-plane displacement results of simulation experiment

Table 1 Data of vertex and nadir in Fig.7(d)											
	Data				Relative error						
	Vertex/pixel	Nadir/pixel	Angles/(°)	Vertex/pixel	Nadir/pixel	Angles/(°)	Vertex	Nadir	Angles	-	
DIC	104.32	8.21	11.53	0.36	0.22	0.07	0.35%	2.61%	0.61%	-	
OF	103.29	8.44	11.38	0.67	0.01	0.08	0.64%	0.12%	0.70%		
Theory	103.96	8.43	11.46	_			—	—	_		

3 应用实验

在应用实验中的测试样品为直径 20 mm 的光纤倒像器成品,实验装置原理如图 8(a)。光纤倒像器被固定在支架上,旋转支架上的手轮可以使材料倾斜。手轮上标有角度刻度,螺丝的螺距为 200 μm,即手轮每旋转一圈倒像器的一端要上升或下降 200 μm 的距离,因此可以根据光纤倒像器和支架的尺寸计算出倾斜的角度,如图 8(b)。设螺丝的伸长量为*s*,选取的光纤倒像器直径 S_1 =20 mm,螺丝与光纤倒像器之间的支架长度 S_2 =5 mm,可以得到加载的倾角 θ = arcsin $\left(\frac{s}{S_1+S_2}\right)$ 。选用的光学放大显镜放大率为 50 倍(NA=0.55, Mitutoyo,物镜: PLAN APO L, WD/20.5 mm),支架底座有可在*z* 轴方向移动的平移台用于显微镜的对焦。选用的相机为Andor公司生产的ZYLA 4.2 Plus(CMOS芯片,芯片尺寸 13.3 mm × 13.3 mm,像元尺寸 6.5 μm×6.5 μm,靶面对角线宽度 18.8 mm,最大分辨率4 632 pixels×3 488 pixels,全分辨率采集帧率可达 100 帧/s,C接口),实验装置如图 8(c)、图 8(d)。为了尽可能减少测量时的环境振荡引起的误差,所有的实验装置都被放置在气悬浮减震台上,减震台的振幅≤1 μm。



图 8 实验装置与原理图 Fig.8 Experimental setup and schematic diagram

实验前首先对光路进行严格校准以保障垂直拍摄。旋转手轮加载倾角 θ =8°的斜面形变。为与模拟实验保持一致,通过载物台上的量角器调整x-y平面内的旋转角度 δ ,在拍摄完图像后利用 Matlab 自带的Imrotate程序对 δ 进行微调,最终使 δ =45°(注:本文提出的模型在定标后对于任意旋转角度 $\delta \in (0^\circ, 90^\circ)$ 均适用),拍摄的变形前后的图像尺寸也设定为400 pixels×400 pixels,1 pixel=80 nm,采用同态滤波法和维纳滤波算法对拍摄图像做预处理以最大限度保障图像质量,处理后的实验图像如图9(a)、图9(b)、图9(c)展示了图9(a)、图9(b)在对角线方向的灰度值分布情况。从图9(c)中可以看出,形变前后的图像灰度是沿对角线方向整体平移的,离面位移较大的位置面内位移也会增加,这与模拟实验的结果是一致的。



图 9 光学显微镜拍摄的实验图 Fig.9 Experimental images captured by microscope

DIC法与光流法得到的面内位移结果如图 10(a)~(d)。同样地,由于算法的边缘效应,测量数据的有效 区域为图像中央的 340 pixels×340 pixels,有效区域的对角线宽度为 480.8 pixels=38.464 μm。图 10(a)~ (d)中顶点和底点的理论值为 0.287 2 μm, 0.023 3 μm, 测量值分别为 0.282 0 μm, 0.049 1 μm, 0.281 8 μm, 0.044 5 μm, 0.278 6 μm, 0.029 4 μm, 0.277 7 μm, 0.028 8 μm。

离面位移测量结果以及理论值如图 11(a)~(c)所示,两种方法的测量时间分别为 24.36 s 和 19.55 s(运行环境为 Matlab软件,Intel i5-7400 CPU @3.0 GHz)。为方便进一步分析,图 11(d)展示了图 11(a)~(c)在 图像对角线方向上的数据对比,表 2展示了图 11(d)中顶点与底点数据。图 11(d)中 DIC 法与光流法所有数 据的相对误差均值为 4.3% 和 2.9%。值得一提的是,从表 2中可以看出,虽然 DIC 法在底点的绝对误差小于 0.1 μm,但是由于总的位移值较小,相对误差达到了 11.35%, 而光流法在底点的测量结果则明显优于 DIC





图 10 应用实验面内位移测量结果 Fig.10 In-plane displacement results of application experiment

法;由于顶点的位移值较大,光流法在顶点的绝对误差超过了 0.1 µm,但是 DIC 法在顶点的绝对误差却在 0.05 µm 以内。总体来看,DIC 法和光流法分别在测量小位移与大位移时准确度会降低,这也是导致所有数 据的平均误差增加的最重要的原因。根据文献[15]的分析,本文提出了修正方案:采用 DIC 法与光流法结 合计算面内位移与离面位移值,面内位移水平与竖直分量小于或等于 3 pixels(在 50X 显微镜下约为 0.25 µm)时测试结果主要以光流法为准,当面内位移水平与竖直分量大于 3 pixels时测试结果主要以 DIC 法为准。 但是也要注意到,由于 1 pixel=80 nm,在应用实验中不管是 DIC 法还是光流法测量的绝对误差均小于 0.2 µm, 两种方法都能够满足玻璃光纤、石英光纤等光学产品的工业测试需求^[16],证实了本文方法的有效性,因此该



图 11 应用实验离面位移测量结果 Fig.11 Out-of-plane displacement results of application experiment

方法已用于该类光学产品工业生产的形变检测与监控过程之中。除此之外,当光纤传像材料的均匀度较差时,在同种理化作用下不同位置产生的形变量会有微纳米量级的差异。基于本文提出的测试方案,可以采用对比材料不同位置形变量的方式来评价产品均匀度的优劣,目前该方法也已被用于玻璃光纤、石英光纤等光学产品的均匀度评价与监控过程之中。

Table 2 Data of vertex and nadir in Fig.11(d)										
	Data				Absolute erro	or	Relative error			
	$Vertex/\mu m$	Nadir/µm	Angles/(°)	$Vertex/\mu m$	Nadir/µm	Angles/(°)	Vertex	Nadir	Angles	
DIC	5.786 4	0.525 6	7.86	0.039 2	0.053 6	0.14	0.67%	11.35%	1.75%	
OF	5.7232	0.489 6	7.82	0.102 4	0.017 6	0.18	1.76%	3.73%	2.25%	
Theory	5.825 6	0.472 0	8.00	—		—	—	—		

表 2 图 11(d)中顶点与底点数据 Fable 2 Data of vertex and nadir in Fig.11(d

4 结论

基于图像球面化算法建立了常规斜面形变模型,并提出了一种单目显微成像系统三维形变测量方法。 首先由单目显微系统中的工业相机拍摄物体变形前后的图像,采用DIC法或光流法测量得到两幅图像间每 一点的面内位移,最后根据常规斜面模型从面内位移中提取离面位移,完成三维形变的测量。模拟实验与 应用实验的测量绝对误差均小于 0.2 µm,证实了算法的有效性。该方法充分利用了面内位移场携带的离面 位移信息,提取离面位移时无需转换到频域和相位解包操作,具有检测成本低、光路简单、普适性强、稳定性 高等优势。该方法已被用于玻璃光纤、石英光纤等光学产品的工业生产检测与监控中,同时为固体材料的 微纳米尺度形变动态测量提供了新的思路。

参考文献

 HUANG Yonggang, GU Zhenan, ZHANG Yang, et al. Nano-scale morphology on micro-channel plate lead silicate glass surface [J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2012, 40(7): 994–999.

黄永刚,顾真安,张洋,等.微通道板铅硅酸盐玻璃表面纳米尺度的形貌[J].硅酸盐学报,2012,40(7):994-999.

- [2] JIAO Peng, JIA Jinsheng, YANG Fu, et al. Detection of blemish for fiber-optic imaging elements [J]. Optical Engineering, 2020, 59(5):053105.
- [3] VISHAL S, MOHAMMAD I, RANJEET K, et al. Single shot white light interference microscopy for 3D surface profilometry using single chip color camera[J]. Journal of the Optical Society of Korea, 2016, 20(6): 784–793.
- [4] HERNANDO M, ALBERTO V, ANDRES M. Robust 3D surface recovery by applying a focus criterion in white light scanning interference microscopy[J]. Applied Optics, 2019, 58(5): A101-A111.
- [5] HU Yan, CHEN Qian, FENG Shijie, et al. Microscopic fringe projection profilometry: a review[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2020,135:106192.
- [6] JOSÉ S, AMALIA G, JUAN R, et al. LED source interferometer for microscopic fringe projection profilometry using a Gates' interferometer configuration[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2022, 149:106822.
- [7] KIM J, GO T, LEE S. Volumetric monitoring of airborne particulate matter concentration using smartphone-based digital holographic microscopy and deep learning[J]. Journal of Hazardous Materials, 2021, 418:126351.
- [8] PAN Jingsheng, PENG Qingmei, ZHANG Guoliang, et al. Antifouling mechanism of natural product-based coatings investigated by digital holographic microscopy[J]. Journal of Materials Science & Technology, 2021, 84:200-207.
- [9] SEUNG L, CHIKAKO T, JUN H. Macroscopic and microscopic characterizations of Portevin-LeChatelier effect in austenitic stainless steel using high-temperature digital image correlation analysis[J]. Acta Materialia, 2021, 205: 116560.
- [10] LI Chenzhuo, DONG Bo, PAN Bing. A flexible and easy-to-implement single-camera microscopic 3D digital image correlation technique[J]. Measurement Science and Technology, 2019, 30: 085002.
- [11] XIAO Fei, ZHAO Ran, SUN Ping. Three-dimensional displacement measurement based on the combination of digital image correlation and optical flow[J]. Applied Optics, 2016, 55(29): 8207-8212.
- [12] ZHAO Ran, WANG Jiuwang, ZHANG Xian, et al. Application of image spherizing algorithm in deformation detection for micro-channel plate [J]. Acta Photonica Sinica, 2018, 47(11): 1112003.
 - 赵冉,王久旺,张弦,等.图像球面化算法在微通道板变形检测中的应用[J].光子学报,2018,47(11):1112003.
- [13] TANG Yuxin, SUN Ping, DAI Qing, et al. Object shape measurement based on Brox optical flow estimation and its correction method[J]. Photonics, 2020,7(4): 109.

- [14] DAVID S, JOHN H. Laser beam shaping profiles and propagation[J]. Applied Optics, 2006, 45(21): 5118-5131.
- [15] LEI Zhifang, SUN Ping, HU Chunhua. The sensitivity and the measuring range of the typical differential optical flow method for displacement measurement using the fringe pattern[J]. Optics Communications. 2021, 487: 126806.
- [16] PAN Guizhi, HE Yeying, MIAO Kunzhi, et al. GJB1596-93, Specification for microchannel plate [S]. Commission of Science, Technology and Industry for National Defense, 1993.

潘桂枝,何业英,缪坤治,等.GJB1596-93,微通道板规范[S].国防科学技术工业委员会,1993.

Method of Three-dimensional Deformation Measurement for Monocular Microscopic Imaging System

ZHAO Ran^{1,2}, LI Xuan³, LIU Bo^{1,2}, JIAO Peng¹, HUANG Yonggang¹, JIA Jinsheng^{1,4}

(1 State Key Laboratory of Green Building Materials, China Building Materials Academy, Beijing 100024, China)

(2 Beijing Key Laboratory of Solar Energy and Building Energy-saving Glass Materials Processing Technology,

(3 China Building Material Test & Certification Group Co., Ltd., Beijing 100024, China)

(4 CNBM Guangxin Technology Co., Ltd, Zaozhuang, Shandong 277100, China)

Abstract: Due to physical and chemical effects in industrial production, various deformations can occurs on the surface of optical products such as glass fiber and quartz fiber. Although it is micro-nano-scale deformation, the properties of materials and related products can be seriously affected. Therefore, enterprise spends a lot of time and money every year to monitor these deformations. Since the microscope is the most common and practical detection device, microscopic detection technology is always the focus of research. At present, the three-dimensional deformation measurement methods used in microscopic system mainly include white light micro-interferometry, micro-fringe projection, digital holographic microscopy, three-dimensional digital image correlation. Although the optical arrangements of white light microinterferometry is simple, this method needs multiple images to complete the test, which takes a long time and can not realize rapid industrial detection. The measuring devices of micro-fringe projection method and digital holographic microscopy method are usually complex, and the methods above need phase unwrapping operation, which can undoubtedly increase the calculation difficulty and measurement error. Conventional digital image correlation method is a high-precision and stable in-plane displacement measurement technique. With the development of research, scientists have proposed a variety of three-dimensional digital image correlation methods in recent years and have been widely used in real-time dynamic measurement field. However, three-dimensional digital image correlation methods usually require two industrial cameras or a 3CCD camera to complete the test. The inevitable oscillation and disturbance in industrial production can increase the detection error of such binocular or beam splitting techniques. Considering the detection practicability and cost, enterprises and the researchers in production line look forward to the three-dimensional deformation measurement method based on the microscopy with single camera. In 2019, the research group has successfully explained the image rotation phenomenon of micro channel plate by using image spherizing algorithm. Since the algorithm can simulate the reflection image of deformed object, it provides a new idea for three-dimensional micro-deformation measurement. Differential theory shows the fact that all curves can be considered as the integral of infinite small line segments. Therefore, it is easy to figure out that the spherical or hemispherical deformation can be treated as the integral of infinite small slopes and all the deformation observed under microscope is slope-shaped. On this basis, a general slope model, which relates the in-plane displacement and out-of-plane displacement is proposed, then the three-dimensional deformation measurement can be realized. Firstly, two images of the object before and after deformation are taken by the monocular microscopic imaging system. Secondly, the in-plane displacement field between the images is calculated. Finally, the out of plane displacement is extracted from the in-plane displacement field according to the image spherical model, thereby the measurement of three-dimensional deformation is realized. Because the out-of-plane displacement is estimated by the in-plane displacement, the measurement accuracy of in-plane displacement has a significant influence on the measurement results of out-of-plane displacement. In this

 $China\ Building\ Materials\ Academy\ ,\ Beijing\ 100024\ ,\ China)$

paper, digital image correlation method and optical flow method are chosen as in-plane displacement estimation techniques to ensure the measurement accuracy. The test object in the application experiment is an optical fiber inverter with a diameter of 20 mm. In order to minimize the error caused by environmental oscillation during measurement, all experimental devices are placed on the air suspension damping platform, and the amplitude of the damping platform is less than 1 μ m. The experimental pictures before and after deformation are captured by an industrial camera (Andor, ZYLA 4.2 Plus) which fixed on the microscope with a magnification of 50X. All the pictures are filtered by homomorphic and wiener filter to prove the image quality. The absolute errors and relative errors of all the out-of-plane displacement measurement results are less than 0.2 μ m and 5% respectively, which verifies the effectiveness of the presented method. Note that the accuracy of out-of-plane displacement measurement can also prove the accuracy of in-plane displacement measurement. This method only needs two images captured by a microscope with single industrial camera to complete the measurement, and the measuring time is less than 30 s. The measurement theory shows that the new method makes full use of the out-of-plane displacement information carried by the in-plane displacement field, and it does not need frequency conversion or phase unwrapping operation, which provides a new way for the dynamic measurement of micro-nano-scale deformation.

Key words: Industrial detection; Machine vision; Image spherizing algorithm; Optical fiber material; Three-dimensional deformation measurement; Monocular microscopic imaging **OCIS Codes**: 120.4630; 110.0180; 110.2960; 150.3040

Foundation item: National Natural Science Foundation of China (Nos.11902317, 61975099, 52072357), Major Scientific and Technological Innovation Projects in Shandong Province (No. 2019TSLH0122), Collaborative Innovation Projects of Beijing Chaoyang District (No. CYXC2108)